

「第27回 実装プロセステクノロジー展」に出展します

第27回 実装プロセステクノロジー展

2026年5月25日



○実装信頼性に直結する「表面分析技術」を重点的にご提案！

当社は、2026年6月10日(水)から12日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第27回 実装プロセステクノロジー展」※に千住金属工業株式会社と共同出展します。

本展示会では、エレクトロニクス分野における実装品質課題に対し、最適な分析ソリューションをご提案します。

○展示場所

- ・会場:東京ビッグサイト
- ・展示棟:東展示棟1F
- ・ブース番号:1B-49

○「原因が分からない」「対策が決まらない」といった課題をお持ちの方は、ぜひ当社ブースへ！

当社は、実装信頼性に直結する「表面分析技術」を重点的にご提案いたします。
はんだ接合部の断面観察、不具合箇所の異物解析、表面汚染物質の成分特定、微小領域の元素分布・化学状態の解析などを駆使し、現場で抱える課題や突発的なトラブルに対し、豊富な実績に基づき原因究明から課題解決に向け、強力にサポートします。

「原因が分からない」「対策が決まらない」といった課題をお持ちの方は、ぜひ当社ブースへお越しください。

課題解決につながる具体的な分析事例と、その場でのご相談にも対応いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

展示会概要

名称	第 27 回 実装プロセステクノロジー展(JISSO PROTEC 2026)
会期	2026 年 6 月 10 日(水)~12 日(金)10:00~17:00
会場	東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)
展示棟	東展示棟1F
ブース番号	1B-49
公式サイト	JISSO PROTEC2026(https://www.jissoprotec.jp/)
来場登録	来場事前登録を始める前に(https://f-vr.jp/jpca/jpca2026/)

お問い合わせ先

株式会社産業分析センター

営業部

E-mail:yuki.takeuchi@sangyobunseki.co.jp

※・・・「JISSO PROTEC」は、電子部品実装技術の総合展示会として、エレクトロニクス社会を支える最先端テクノロジーが一堂に会する展示会です。実装に関わる技術者・研究者が多数来場し、現場視点での分析検討や具体的な課題に向けた商談が行われる場として高い関心を集めています。